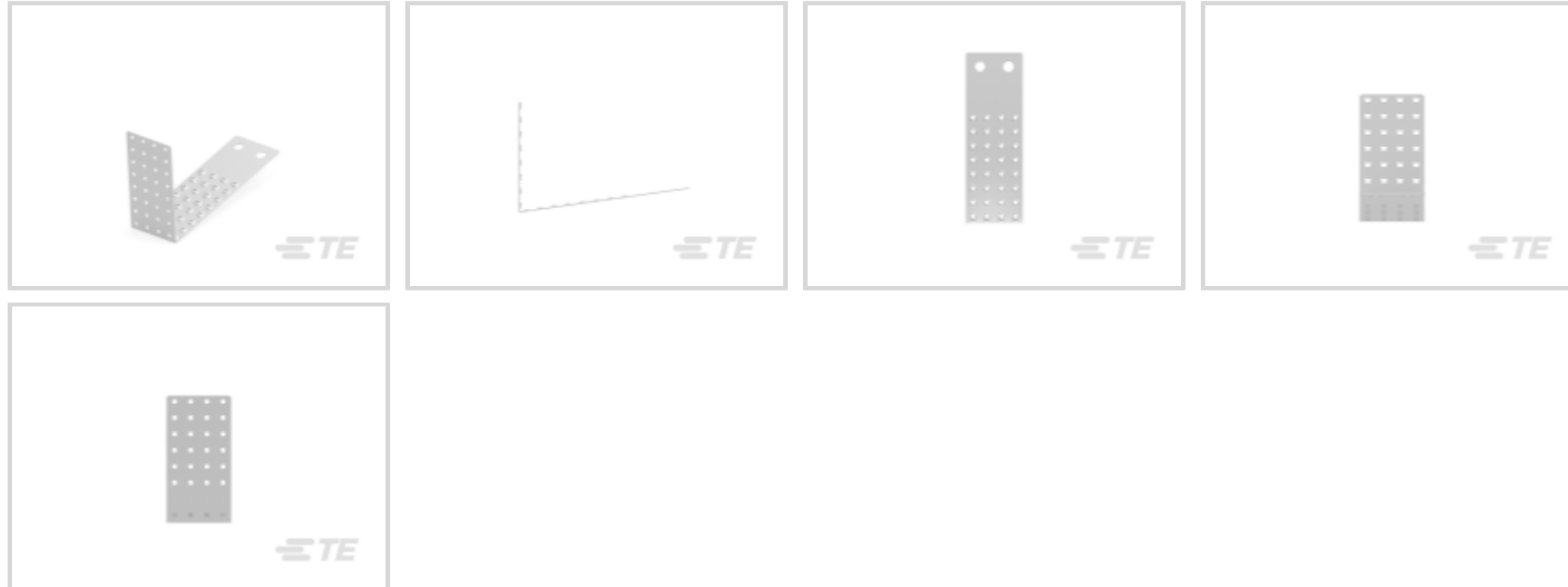




端子和接头 > 箔片端子



箔片端子类型: **端头**

适用的箔片厚度 (最大值) : 1.44 mm [.057 in]

端子电镀材料: **锡**

封装方法: **包装**

工作温度范围: 150 °C [302 °F]

产品特性

接触件特性

箔片端子类型	端头
端子电镀材料	锡

端接特性

适用的箔片厚度 (最大值)	1.44 mm[.057 in]
---------------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	150 °C[302 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [TERMI-FOIL](#)



箔片端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



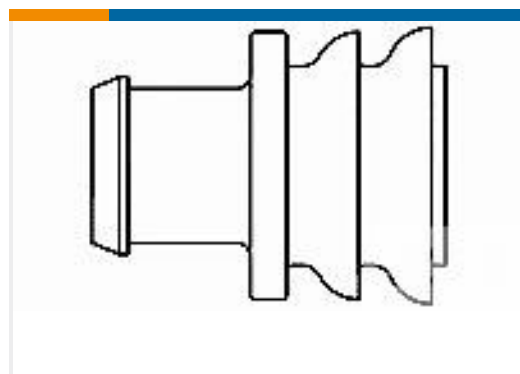
TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

SPLICE,TERMI-FOIL 15 IN.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-329491-3_T.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-329491-3_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-329491-3_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本